

BAB 3

RANGKAIAN PENYESUAI IMPEDANSI

TTH313

Elektronika Telekomunikasi

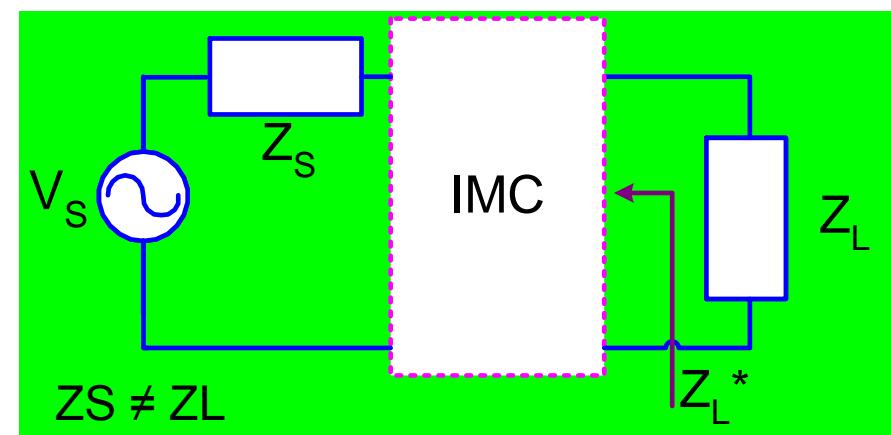
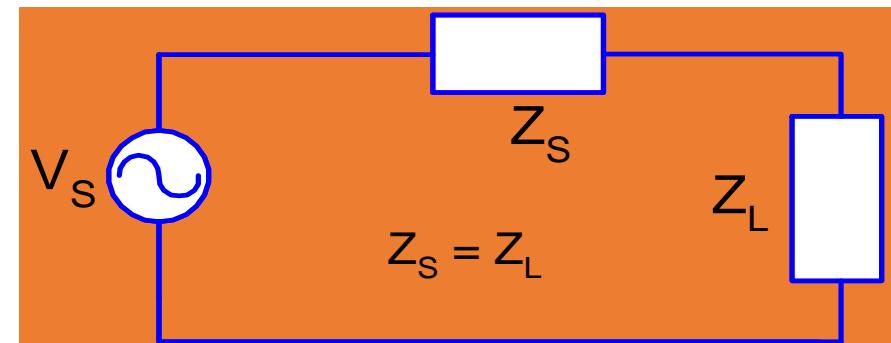
Fungsi :

- Digunakan untuk menghasilkan impedansi yang tampak sama dari impedansi beban maupun impedansi sumber agar terjadi transfer daya maksimum. Penyesuaian impedansi ini hanya dapat diaplikasikan pada rangkaian dengan sumber AC.

Konsep IMC (Impedance Matching Circuits)

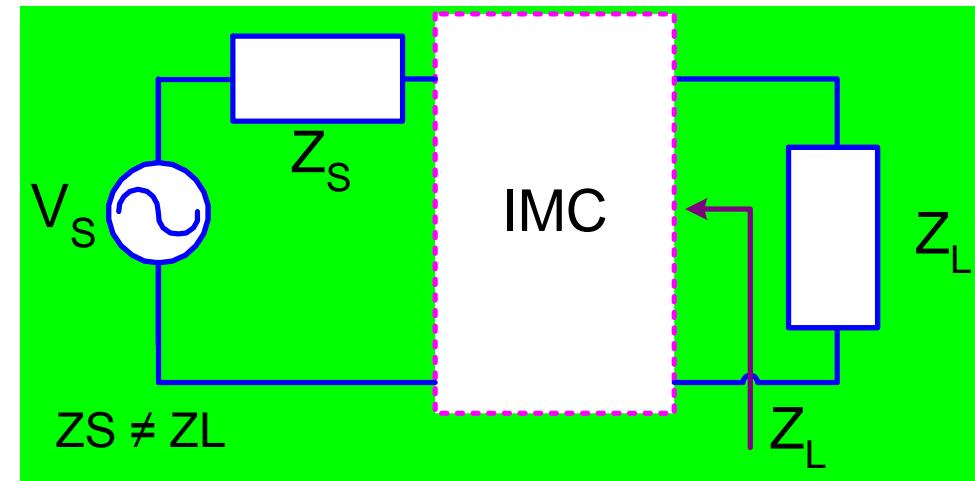
1. Transfer daya maksimal (konjugate match)

- Daya akan sampai ke Z_L dengan maksimum jika $Z_S = Z_L^*$ atau $Z_L = Z_S^*$
- Dimana : $Z_S = R_S + jX_S$ dan $Z_L = R_L + jX_L$
- Bagaimana jika $Z_S \neq Z_L^*$?
- Maka tidak akan terjadi transfer daya maksimum, sehingga diperlukan rangkaian penyesuaikan impedansi (Impedance Matching Circuit = IMC).



Konsep IMC (Impedance Matching Circuits)

2. Koefisien pantul $\Gamma=0$, $Z_L = Z_S$



- Sinyal akan sampai ke Z_L tanpa cacat akibat pantulan, jika $Z_s = Z_L$
- IMC disini berfungsi membuat supaya $\Gamma=0$.
- Dalam pembahasan pada bab ini, yang lebih banyak kita diskusikan IMC yang bertujuan agar terjadi transfer daya maksimal (konjugate match)

**Berdasarkan bentuk rangkaian dan jumlah elemennya,
penyesuai impendansi ini dibagi menjadi 3 :**

- 1. Penyesuai impendansi bentuk L
(2 elemen)**
- 2. Penyesuai Impendansi bentuk T atau Π (3 elemen)**
- 3. Penyesuai Impendansi multi-elemen (wideband, Low-Q)**

Diselesaikan dengan :

- **Perhitungan matematis**
- **Dengan bantuan Smith Chart**

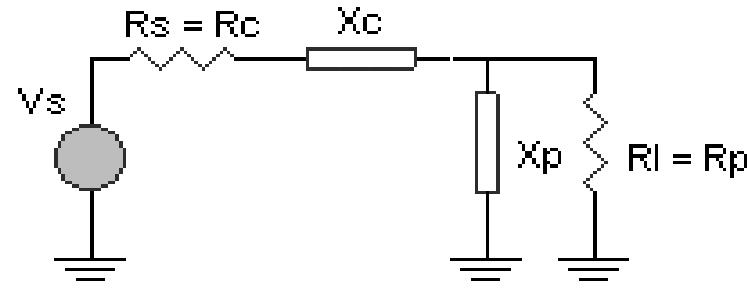
1. Penyesuai impendansi bentuk L

- Penyesuai impendansi ini merupakan bentuk penyesuai yang paling sederhana
- Merupakan dasar dari penyesuai impendansi bentuk T dan bentuk Π

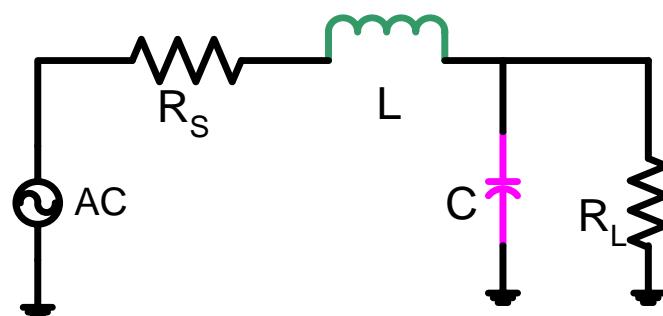
Penyesuai impedansi bentuk L (cont')

a. Impendansi hanya komponen resistif

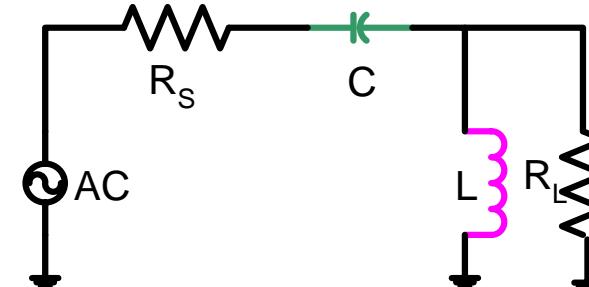
➤ Bila $R_s < R_l$, maka IMC L kanan



Ada 2 kemungkinan konfigurasi.



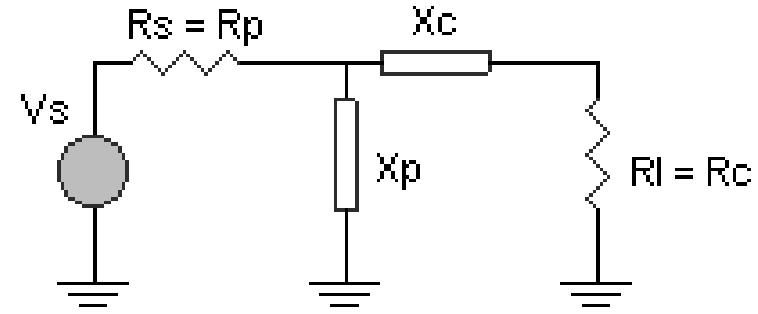
i. Bersifat Low-pass



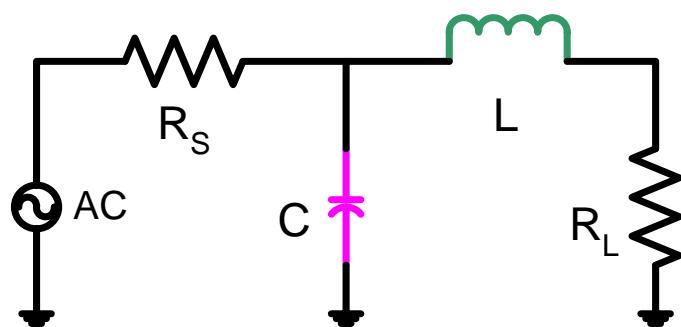
ii. Bersifat high-pass

Penyesuai impedansi bentuk L (cont')

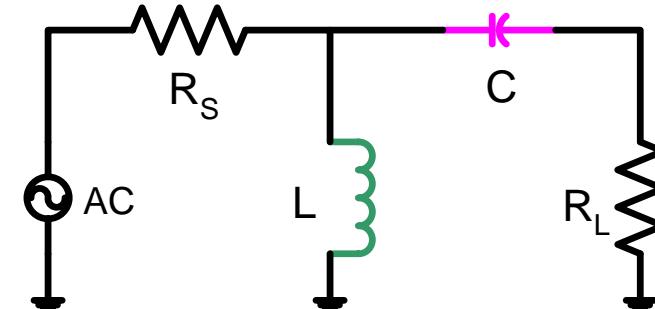
➤ $R_s > R_l$, maka IMC L kiri



Ada 2 kemungkinan konfigurasi:



i. Bersifat Low-pass



ii. Bersifat high-pass

Penyesuaian impedansi bentuk L (cont')

➤ Rumus yang dipakai :

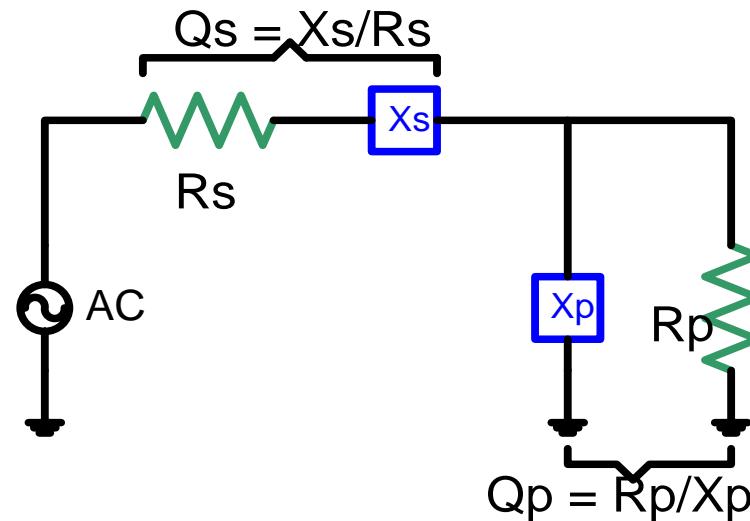
$$Q_S = Q_P = \sqrt{\frac{R_P}{R_S} - 1}$$

$$Q_S = \frac{X_S}{R_S}$$

$$Q_P = \frac{R_P}{X_P}$$

- Keterangan :

- **Q_s** = Faktor kualitas seri
- **X_s** = Reaktansi Seri = X_c
- **X_p** = Reaktansi Pararel
- **Q_p** = Faktor kualitas paralel
- **R_p** = Resistansi paralel (Resistansi yang lebih besar R_{sumber} atau R_L)
- **R_s** = Resistansi seri = R_c (Resistansi yang lebih kecil R_{sumber} atau R_L)

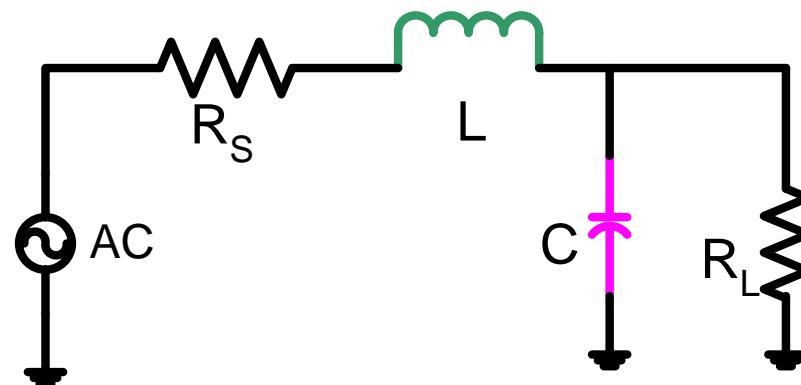


Penyesuai impendansi bentuk L (cont')

- Contoh soal:

Rancang suatu IMC bentuk "L" yang menyepadankan $R_s = 100\Omega$ dan $R_L = 1K\Omega$ pada $f = 100MHz$, dengan sifat meloloskan sinyal DC.

Penyelesaian: meloloskan sinyal DC berarti bersifat LPF, $R_s < R_L$, maka rangkaian pengganti yang dipilih Gbr yang sesuai, yaitu:



Penyelesaian: (lanjutan)

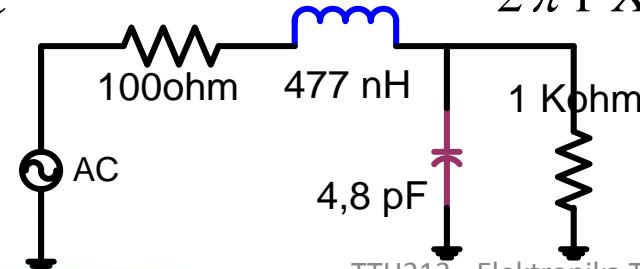
$$Q_S = Q_P = \sqrt{\frac{R_P}{R_S} - 1} = \sqrt{\frac{1000}{100} - 1} = \sqrt{9} = 3$$

$$Q_S = \frac{X_S}{R_S} \quad \text{sehingga } X_S = Q_S \times R_S = 3 \times 100 = 300\Omega$$

$$X_S = X_L = 2 \pi f L \quad \text{sehingga} \quad L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{300}{2\pi 10^8} = 4.77 \times 10^{-7} \text{ H} = 477 \text{ nH}$$

$$Q_P = \frac{R_P}{X_P} \quad \text{sehingga} \quad X_P = \frac{R_P}{Q_P} = \frac{1000}{3} = 333,3\Omega$$

$$X_P = X_C = \frac{1}{2\pi f C} \quad \text{sehingga} \quad C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi 10^8 \cdot 333,3} = 4,8 \text{ pF}$$



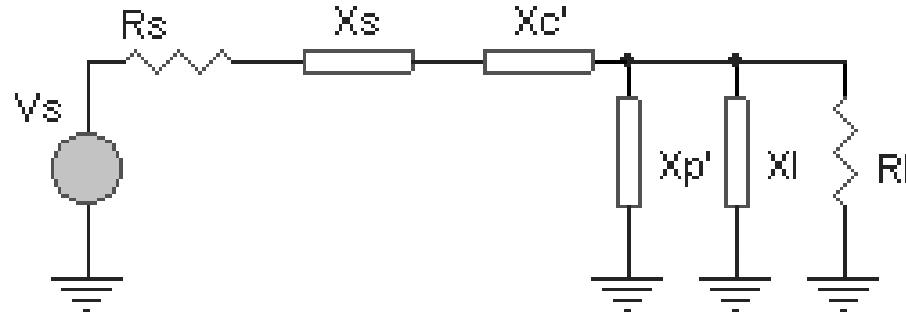
Penyesuaian impendansi bentuk L (cont')

b. **Bila impendansi sumber atau beban bilangan kompleks:**

- Terdapat 2 prinsip dasar yaitu **absorpsi** dan **resonansi**
- Dasar perhitungan masih menggunakan sumber atau beban bilangan riil (**resistif saja**).

Penyesuaian impendansi bentuk L (cont')

- **Absorpsi :**

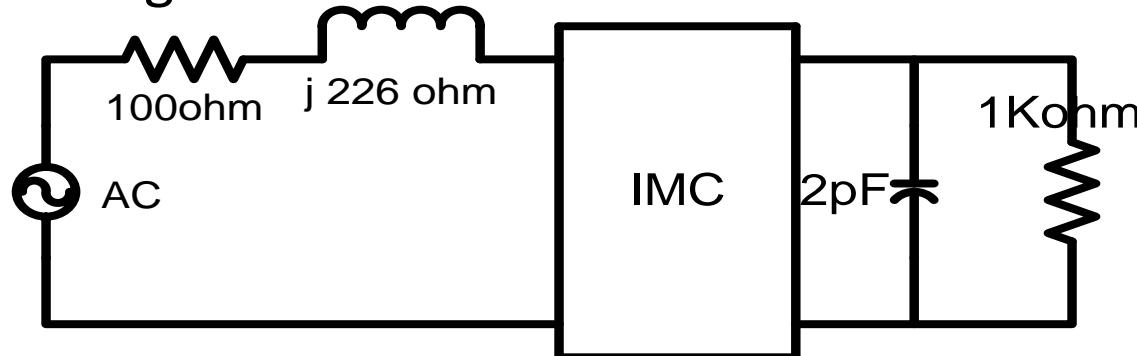


langkah-langkah :

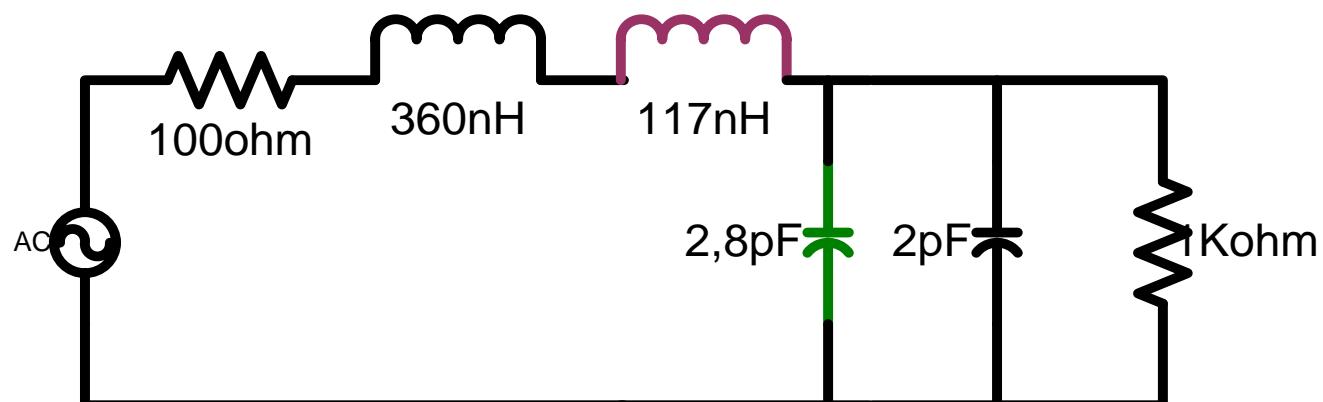
1. Anggap impendansi beban dan impendansi sumber hanya komponen resistif.
2. Hitung $X_{c\text{-total}}$ (atau $X_{\text{seri total}}$) dan $X_{p\text{-total}}$
3. Lakukan absorpsi sehingga:
 - $j(X_s + X_{c'}) = jX_{\text{seri total}}$ (untuk komponen induktif)
 - $j(X_L // X_{p'}) = jX_{\text{paralel total}}$ (untuk komponen kapasitif) X_c' dan $X_{p'}$ adalah hasil yang kita hitung!

Contoh:

- Dengan menggunakan metode absorpsi, rancanglah IMC bentuk "L" pada 100MHz dengan sifat meloloskan sinyal DC pada rangkaian berikut:

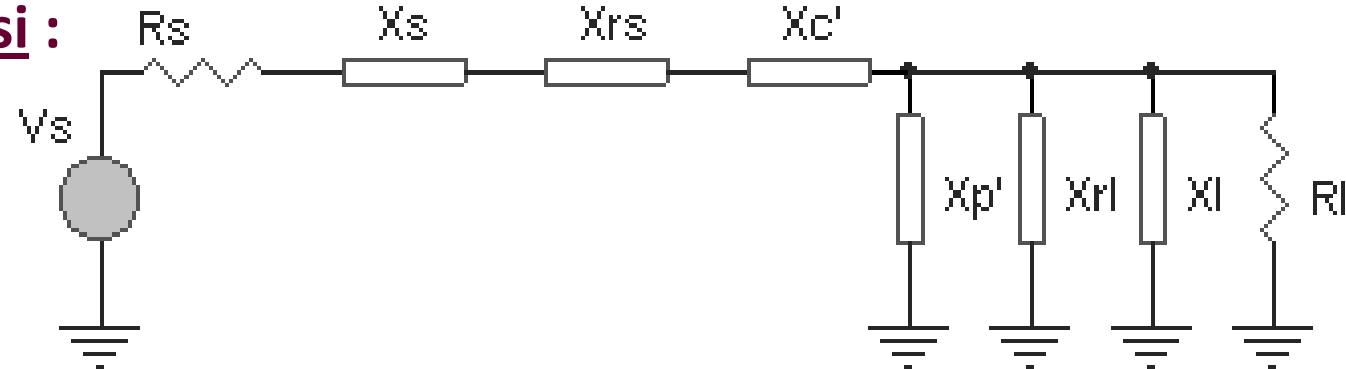


- Solusi:



Penyesuai impedansi bentuk L (cont')

➤ **Resonansi :**

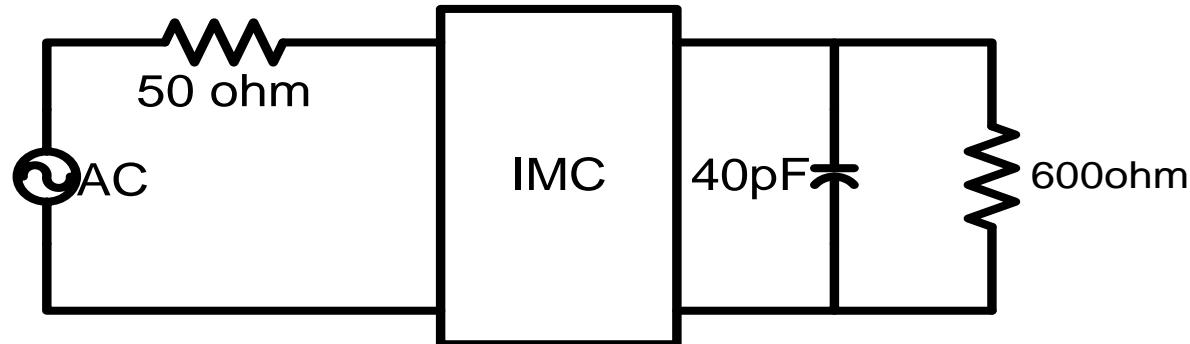


Langkah-langkah :

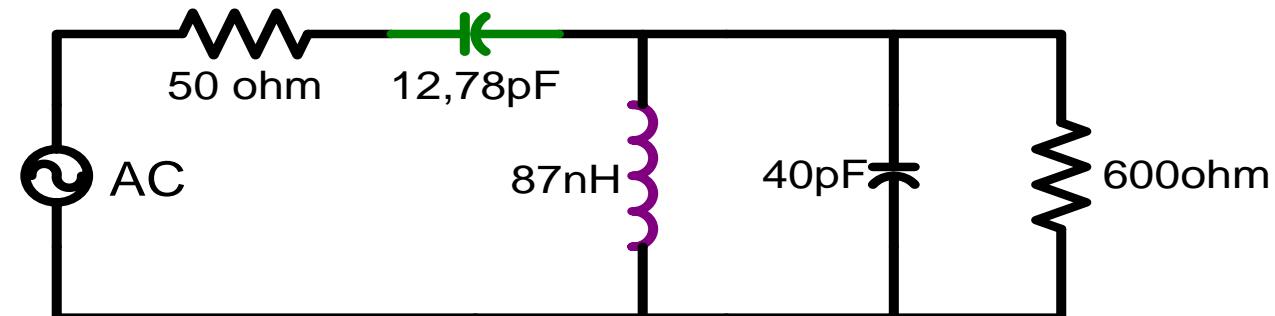
1. Hitung harga X_{rl} dan X_{rs} agar pada beban dan sumber terjadi resonansi (**menghilangkan komponen imajiner pada beban dan sumber**).
2. Setelah terjadi resonansi pada beban dan sumber, hitung $X_{p'}$ dan $X_{c'}$. (gunakan: impedansi beban = R_l dan impedansi sumber = R_s)
3. Hitung $X_{c'}$ seri-dengan X_{rs} maupun $X_{p'}$ paralel-dengan X_{rl} .

Contoh:

- Rancanglah suatu IMC yang dapat memblock sinyal DC antara beban-sumber rangkaian dibawah ini, pada frekuensi operasi 75 MHz. Gunakan metode resonansi.

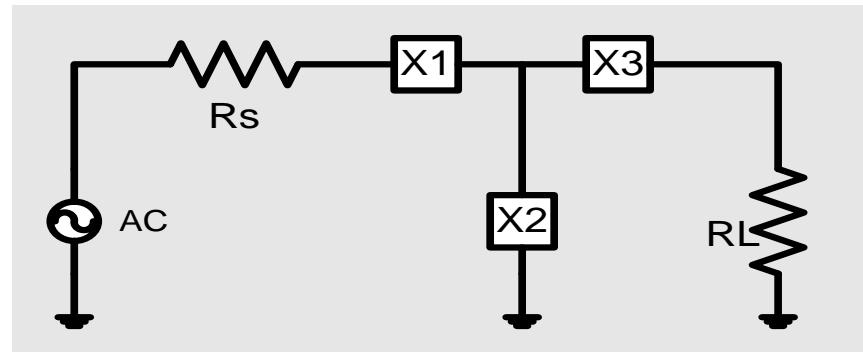


- Solusi:

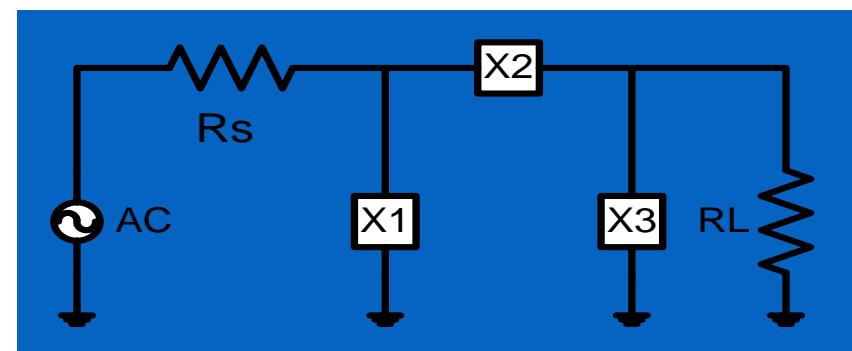


2. Penyesuaian Impedansi 3 Elemen: (sumber dan beban resistif)

- Bentuk T:

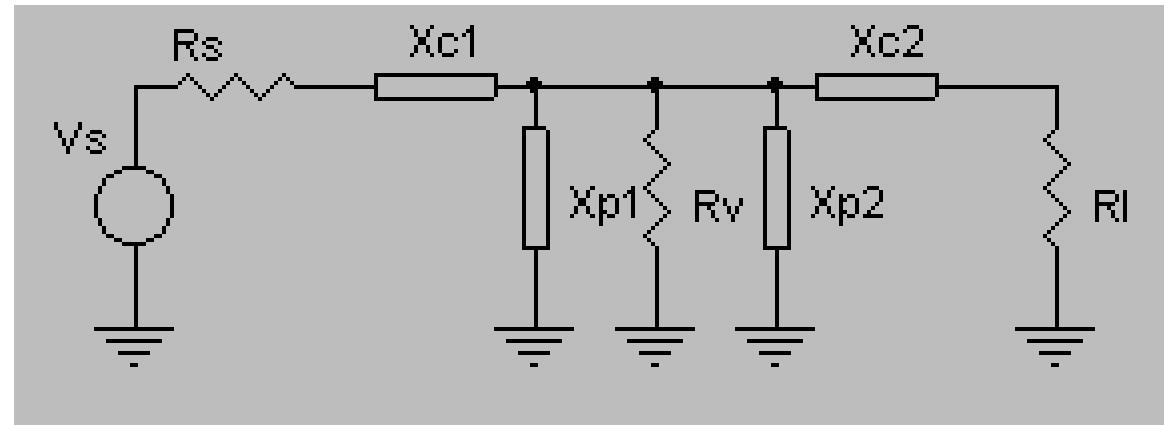


- Bentuk Π



- Digunakan untuk memperoleh Q yang tinggi (Bandwidth yang sempit)
- Merupakan penggabungan dari IMC L kiri dan IMC L kanan

1. IMC 'T'



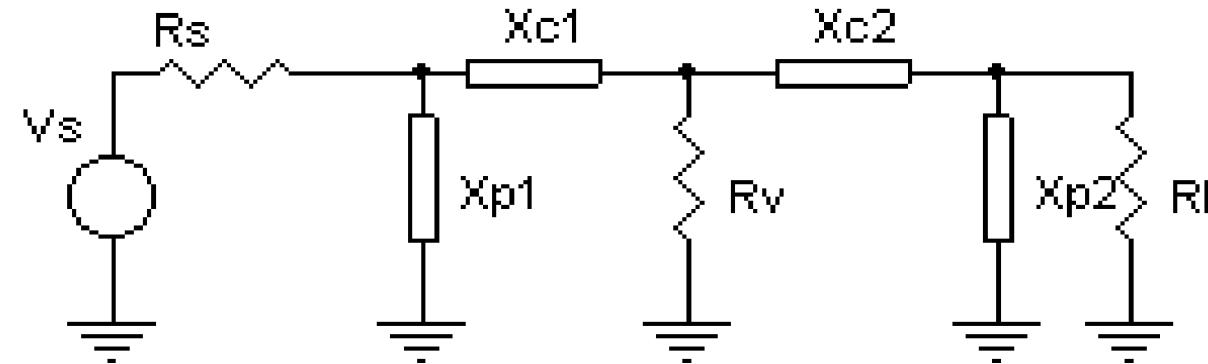
- R_v (R_{virtual}) ditentukan harus lebih besar dari R_s maupun R_l dan dihitung berdasarkan Q yang diinginkan.

$$Q = \sqrt{\frac{R_v}{R_{\text{kecil}}}} - 1$$

$R_{\text{kecil}} = \text{Pilih yg kecil } [R_s, R_l]$

- Xc_1 dan Xp_1 menyepadankan R_s dengan R_v ; Xc_2 dan Xp_2 menyepadankan R_v dengan R_l
- Xp_1 dan Xp_2 dapat digabungkan menjadi satu komponen.

2. IMC 'Π'



- R_v (R_{virtual}) ditentukan harus lebih kecil dari R_s maupun R_l dan dihitung berdasarkan Q yang diinginkan.

$$Q = \sqrt{\frac{R_{\text{besar}}}{R_v} - 1}$$

$R_{\text{besar}} = \text{Pilih yg besar } [R_s, R_l]$

- Xc_1 dan Xp_1 menyepadankan R_s dengan R_v
- Xc_2 dan Xp_2 menyepadankan R_v dengan R_l
- Xc_1 dan Xc_2 dapat digabungkan menjadi satu komponen.

Contoh:

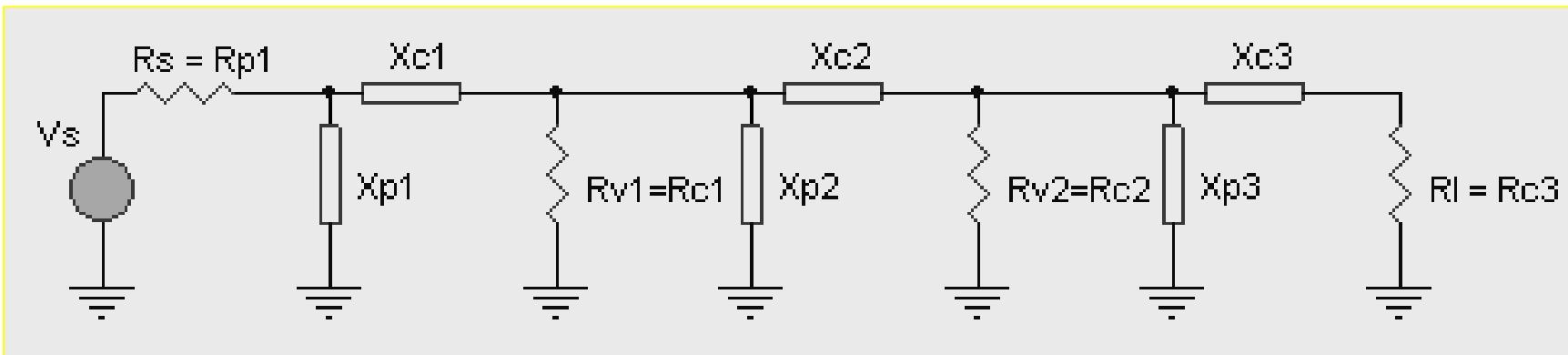
- Rancanglah 4 kemungkinan konfigurasi IMC bentuk “T” untuk menyepadankan $R_S=10\Omega$ dan $R_L=50\Omega$ dengan $Q=10$.
- Rancanglah 4 kemungkinan konfigurasi IMC bentuk “ π ” yang menyepadankan $R_S=100\Omega$, $R_L=1000\Omega$, dengan faktor kualitas $Q = 15$.



3. Penyesuai impedansi multi elemen (Q rendah)

➤ Bila ingin memperlebar Bandwidth

- ✓ Dilakukan dengan cara mengkaskadekan beberapa buah IMC L-section.
- ✓ Contoh : L kanan tiga tingkat ($R_s > R_L$)



$$\frac{R_s}{R_{v1}} = \frac{R_{v1}}{R_{v2}} = \frac{R_{v2}}{R_L}$$

$$Q = \sqrt{\frac{R_v}{R_{kecil}}} - 1 = \sqrt{\frac{R_{besar}}{R_v}} - 1$$

SELESAI
THANK YOU